(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出順公開各身

特開平5-155024

(43)公開日 平成5年(1993)6月22日

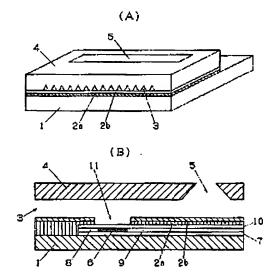
(51)Int.CL ⁵ B 4 1 J	2/05 2/16	读別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
	•		9012-2C 9012-2C	B41J	3/04 103 B 103 H
				:	審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)
(21)出類各号 (22)出難日		特與平3-348524 平成 3 年(1991)12月 6 日		(71)出原人	000005496 富士ゼロックス株式会社
(ac) jung t		T)& 3 4 (1991/12)	700	(72)発明者	東京都港区赤坂三丁目3番5号 田端 伸司 神奈川県海老名市本郷2274普通 富士ゼロックス株式会社海老名事業所内
				(72)発明者	細貝 株三 神奈川県海老名市本郷2274香剤 富士ゼロ ックス株式会社海老名事業所内
				(72)発明者	森 豊 神奈川県海老名市本郷2274音弟 富士ゼロ ックス株式会社海老名事業所内
				(74)代理人	弁理士 石井 康夫 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 インクジェット記録ヘッド

(57)【要約】

【目的】 ビット層を有するインクジェット記録ヘッド において、インク吐出口を同程度の遅れ性を持つ材料で 構成できる旅路構造を実現することにより、インク適の 順射方向性を改善する。

【構成】 ヒーター基板 1 にはピット層が設けられているが、ピット層は第1 ピット層 2 a と第2 ピット層 2 b とで構成されている。第2 ピット層 2 b は、Siで形成される。チャネル基板 4 は、Siウェハに具方性エッチングにより、チャネル部やインクリザーバ5 が形成されている。これら両基板を接着した後、切断することにより、記録ヘッドが作製される。ノズル3を取り囲む材料は、すべてSiであり、インクに対する濡れ性が同一であるから、インク湾の噴射方向性を安定させるととができる。



(2)

特闘平5-155024

【特許請求の範囲】

【請求項1】 底部に発熱体が配置された凹部が形成さ れたビット層を有する第1の基板と、チャネル部を有す る第2の基板とを接合してなるインクジェット記録へっ ドにおいて、前記ピット層を2層以上の膜から構成する とともに、前記第2の基板と接する鸌を前記第2の基板 と同程度の濡れ性を持つ材料で構成したことを特徴とす るインクジェット記録へッド。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、発熱体によりインクを 加熱し、気泡を発生させることにより、インク滴を吐出 して記録媒体に記録を行なうインクジェット記録ヘッド に関するものである。

[0002]

【従来の技術】発熱体によりインクを加熱し、気泡を発 生させてインク滴を吐出させる方式のインクジェット記 録ヘッドは、高解像、小型、低コスト化が図れる記録へ ッドとして近年特に注目されている。この方式の記録へ ッドにおいて、インク湾の吐出安定性を向上させるため 20 に、特別昭62-33648号公報に記載されているよ うに、凹部(ビット)を設け、凹部の底部に発熱体を配 置したものが知られている。凹部の形成は、基板上にビ ット層を設け、凹部の部分をパターニングして形成され るが、凹部を設けることによって、インクが加熱されて 発生した気泡の発生領域が限定され、また、ノズルから の空気の抱き込みを防止できることにより、インク箱の 吐出安定性を向上させることができる。

【0003】図3は、上述したピット層を有するインク ジェット記録ヘッドの一例の説明図であり、(A)図は 30 することができる。 斜視図、(B)図はチャネル軸に沿う垂直面で切った断 面図である。図中、1はヒーター基板、2はピット層、 3はノズル、4はチャネル蟇板、5はインクリザーバ、 6は発熱抵抗体層、7は蓄熱層、8は共通電極。9は個 別電極、10は保護層、11は凹部(ビット)である。 ヒーター基板1は、S.ウェハ上に整熱層7、抵抗体層 6. 共通電極8. 個別電極9、保護層10などを形成 し、その上に、感光性健脂により、ビット圏2が形成さ れている。チャネル基板4は、Sェウェハに異方性エッ チングによって、インク流路を形成するチャネル部やイ 46 ングリザーバ5を形成したものであるが、イング流路の 先端部近傍は、ノズル3を形成し、その側口がオリフィー スとなる。これら両基板を位置合わせして接着した後、 ダイシングソーによって各チップごとに切断することに より、記録ヘッドが作製される。

【0004】とのような従来のインクジェット記録へっ ドにおいては、ノズルは、ビット層を形成する熱硬化性 樹脂と、チャネル部を形成するS」とにより取り囲まれ て構成されるから、ノズルは、異なる材料の組み合わせ

満を吐出した時に、インク識の噴射方向性が安定しない という問題があった。これは、インク吐出口を構成して いる材料の濡れ性の相違によるものであり、例えば、熱 硬化性樹脂とSiの組み合わせでは、撥水性を表す接触 角は、熱硬化性樹脂で約10°、Siで約20°である ため、濡れ丝の大きい(接触角の小さい)熱硬化性樹脂 側にインク資が引き寄せられる傾向があるからである。 【0005】上述した原因によるインク湾の噴射方向性 を改善するため、インク吐出口表面を同一材料で処理す 10 る試みもなされているが、この処理する材料に対する密 着性が材料により異なるため、インク吐出口が異なる材 料により構成されていると、部分的な剥離が生じやすい という問題があった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述した問 題点を解決するためになされたもので、ピット層を有す るインクジェット記録へッドにおいて、インク吐出口を 同程度の濡れ性を持つ材料で構成できる流路構造を実現 することにより、インク滴の頓射方向性を改善すること を目的とするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、底部に発熱体 が配置された凹部が形成されたピット層を有する第1の 基板と、チャネル部を有する第2の基板とを接合してな るインクジェット記録へッドにおいて、前記ピット層を 2層以上の膜から構成するとともに、前記第2の基板と 接する膜を前記第2の基板と同程度の濡れ性を持つ材料 で構成したことを特徴とするものである。前記第2の基 板と接する膜は、SI系材料、NI等の金属材料で構成

[0008]

【作用】本発明によれば、凹部が形成されたピット層を 2層以上の構成とし、第2の基板と接する部分を、第2 の基板と同程度の濡れ性を持つ材料で構成したことによ り、インク吐出口周辺の温れ性が均一になり、インク流 の噴射方向性を安定させることができる。

[0009]

【実施例】図1は、本発明のインクジェット記録ヘッド の第1の真施例の説明図であり、(A)図は斜視図、

(B) 図はチャネル軸に沿う垂直面で切った断面図であ る。図中、図3と同様な部分には同じ符号を付した。2 a、2りはピット層である。ヒーター基板1は、蓄熱層 7、 発熱抵抗体署 6、 共通電極 8、 個別電極 9、 保護層 10などが形成され、その上に、第1ビット層2a、第 2ピット層2bが形成されている。チャネル基板4は、 Siウェハに異方性エッチングにより、インク流路を形 成するチャネル部やインクリザーバ5を形成したもので あるが、インク流路の先端部近傍は、ノズル3を形成 し、その関口がオリフィスとなる。これら両基板を位置 により構成されている。この材料の钼違により、インク 50 台わせして接着した後、ダイシングソーによって各チッ

特関平5-155024

プごとに切断することにより、記録ヘッドが作製され

3

【0010】図2は、ヒーター基板へ第1ピット層2a および第2のピット層2bを形成する過程を、製造工程 に基づいて説明するものである。まず、Sェウェハを用 いたヒーター基板1上に、熱酸化によりS10、からな る整熱層?を形成し、その上にPoly-Siからなる 発熱抵抗体層6をCVDにより着膜し、所望の形状にパ ターニングする。次に、A 1 をスパッタリングにより着 膜し、共通電極8、個別電極9をパターニングする。さ 10 とによって厚さ15 mmのS:O,を形成する(図2 らに、その上に、保護層10を形成する。保護層10 は、絶縁層とその上のTaよりなる金属層の2層が若膜 され、バターニングされたものである。

【0011】続いて、感光性樹脂として、感光性ポリイ ミドであるProbemide (登録商標)の348 《Ciba-Geigy社製》を用いて、第1ビット層 2aを15 μmの厚さに形成する。形成方法は、まず、 感光性ポリイミドワニスをスピンコートし、プリベーク する。このとき、感光性ポリイミドワニス層の厚さは、 30μmとなるようにする(図2(A))。

【0012】次に、凹部11の部分が除去されるよう に、翠光、現像を行なって、パターニングして、400 ℃で2時間加熱して熱硬化させる。この熱硬化工程によ って、ボリイミド層の膜厚は、50%減少するから、最 終的な膜厚は、15μmとなる(図2(B))。

【0013】次に、Sェ系のラダーシリコーンのグラス レジン (商品名:米国OI-NEG社製) GR950の 溶液を10μmコーティングし、250℃で30分間加 熱して、熱硬化させる(図2(C))。

【0014】その後、凹部11の部分を露出するように 30 してレジストマスクで寝い、凹部11の部分のグラスレ ジンを、CF。/O。のプラズマによるドライエッチン グによって除去する(図2(D))。

【①①15】図1に戻って、チャネル基板についてみる と、チャネル墓板4は、上途したように、Sェウェハに 冥方性エッチングにより、 チャネル部やインクリザーバ 5が形成されたものであるから、その表面はSiであ る。しかし、実際は、チャネル基板4の表面は、自然酸 化膜の状態となり、SIO、腹が形成されている。その 時の接触角は、約20°である。グラスレジンよりなる。40 第2ビット層2bの表面も、自然酸化膜のS+O、膜が ある程度形成されているため、インク吐出口を構成して いる材料の濡れ性は同等で、接触角としは、やはり約2 0°となる。

【0016】第2の実施側について説明する。との実施 例では、上述したように、Siよりなるチャネル墓板4 に表面が自然酸化膜の状態となり、SiO」が形成され ることから、第2ピット層2bを構成する材料として、 Si〇、を使用するものである。製造工程は、第1の真 施例と同じであるので、ここでは、第2ピット層2ヵの 作製方法のみを説明する。工程図6図2を用いて説明で きる.

【0017】第1ピット層2aが形成されたヒーター基 板1上に、LPD (LiquidPhase Depo sition) 法を用いて第2ピット層2りを15μm 形成する。珪菊化水素酸(H、SiF。)水溶液に、S ! O. 粒子を溶解、濾過した後、第1ビット層2aが形 成されたヒーター基板1を浸誦し、ほう酸を添加するこ (C)).

【0018】次に、SIO2 表面に、所塑のパターンに 対応したレジストマスクを形成し、CF、/O、プラズ マによるドライエッチングによって、凹部11を形成す る(図2(D))。

【0019】以上のようにして作製されたヒーター基板 1は、チャネル基板9と接着され、ダイシングソーで切 断されて記録ヘッドが作成される。そして、この実施例 においても、インク吐出口を構成している材料の濡れ性 20 は同等となり、接触角で約20 である。

【0020】上述した2つの実施例では、第2ビット層 2 b を S : 系材料で形成したが、接触角が約20°であ るNi等の金属材料を、メッキにより第1ピット層2a の上に形成することもできる。

【0021】なお、ピット層は2層に限られるものでは なく、少なくとも2層あればよい。この場合、最後に形 成される最上層。すなわち、チャネル基板と接するピッ ト層の材料をチャネル基板と同等の濡れ性を持つ材料と すればよいことは明らかである。

[0022]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 によれば、気泡の発生領域を規定した凹部を形成するビ ットを2層以上の構成とし、チャネル基板と接する部分 をチャネル基板と同等の偏れ性を持つ材料で構成される ので、インク吐出口周辺の温れ性が均一になり、インク 碕の噴射方向性を安定できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のインクジェット記録ヘッドの第1の 突縮例の説明図である。

【図2】 図1のヒーター基板の製造工程の説明図であ

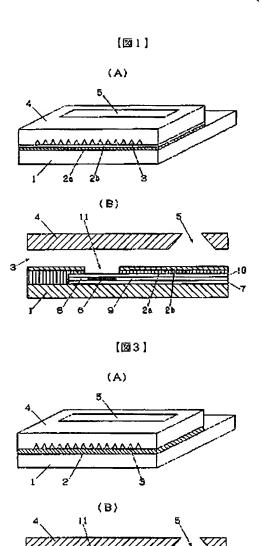
【図3】 従来のインクジェット記録ヘッドの一例の説 朝図である。

【符号の説明】

1 ヒーター基板、2,2a,2b ピット層 3 ノ ズル、4 チャネル基板、5 インクリザーバ、6 熱抵抗体層、7 - 蓄熱層、8 - 共通電極、9個別電極、 10 保護層 11 凹部。

(4)

特関平5-155024



(A) (B) (C) (D)

[図2]

フロントページの続き

(72)発明者 池田 宏

神奈川県海老名市本郷2274香地 富士ゼロ

ックス株式会社海老名事業所内

(72)発明者 小竹 直志

神奈川県海老名市本郷2274香地 富士ゼロ

ックス株式会社海老名事業所内

(72) 発明者 鈴木 雅

神奈川県海老名市本郷2274香地 富士ゼロ

ックス株式会社海老名事業所内

(72)発明者 三鍋 治郎

神奈川県海老名市本郷2274香地 富士ゼロ

ックス株式会社海老名事業所内

(5)

特闘平5-155024

(72)発明者 三海 誠 神奈川県海老名市本郷2274各地 富士ゼロ ックス株式会社海老名事業所内

(72) 発明者 弥勒 菜彦 神奈川県海老名市本郷2274香地 富士ゼロ ックス株式会社海老名事業所内